



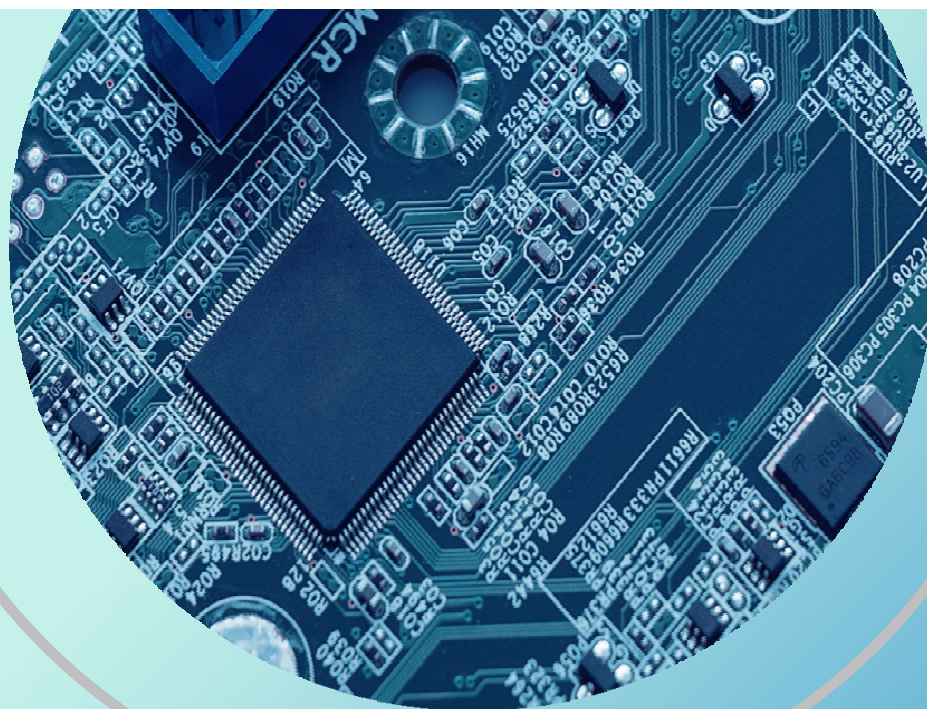
柏承科技股份有限公司

2022法人說明會

1 | 2022營運成果

近期重要事情摘要 | 2

CONTENTS 目錄

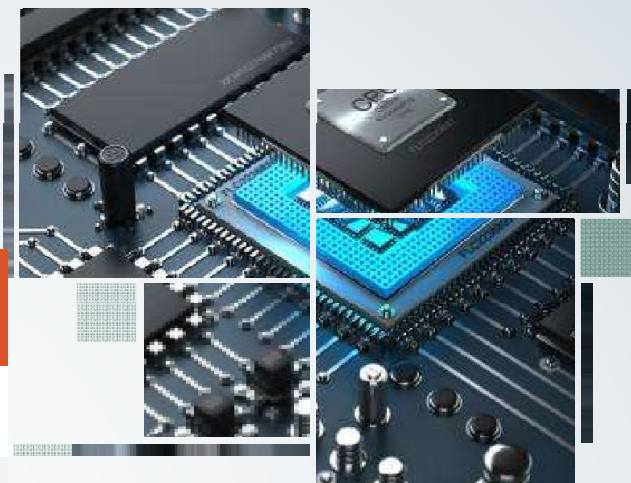


01

2022第三季營運成果

01 / 綜合損益表

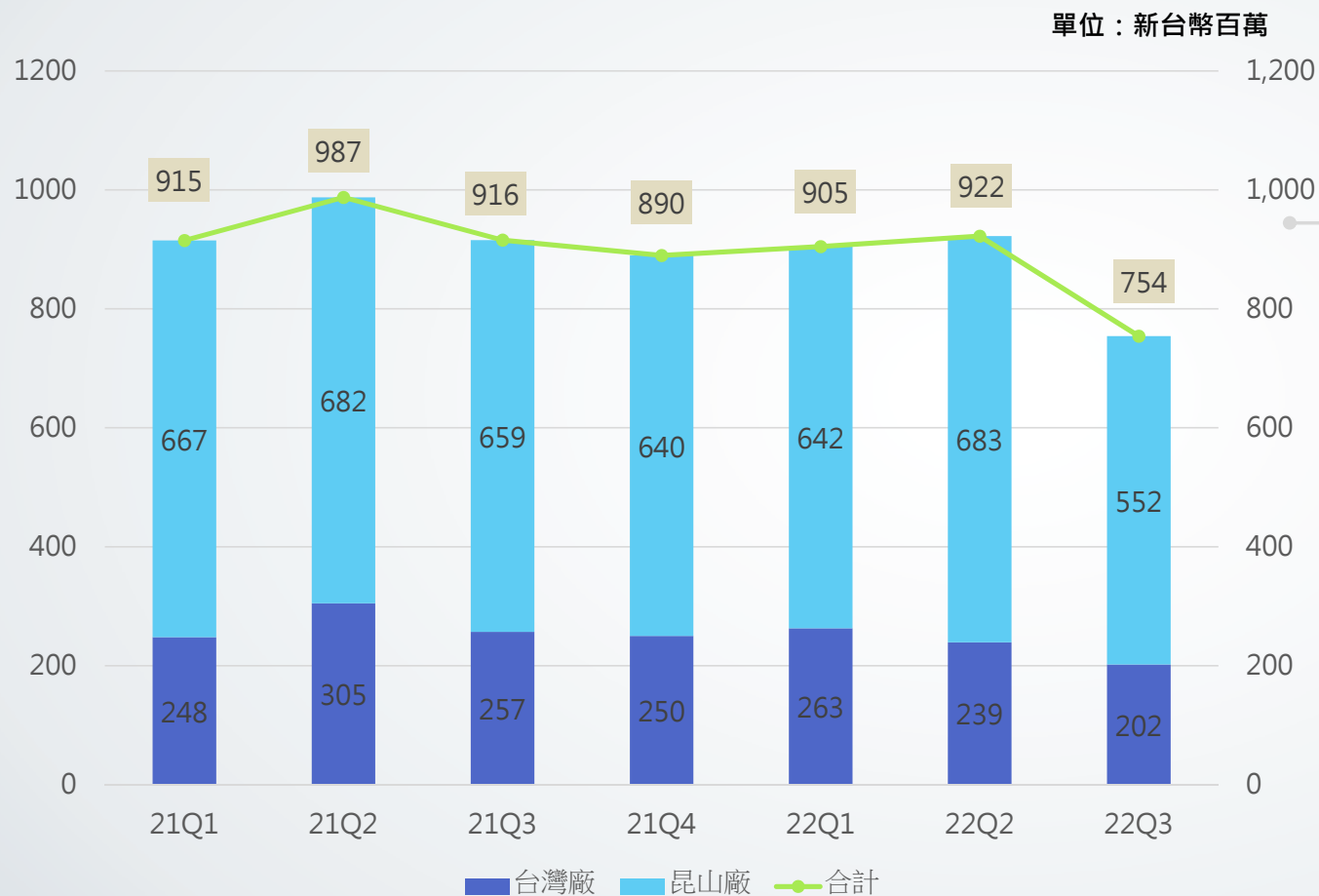
項目	1Q21	2Q21	3Q21	2021 Q1-Q3	1Q22	2Q22	3Q22	2022 Q1-Q3	QoQ	YoY
營業收入淨額	910	972	938	2,820	905	922	754	2,581	(18.2)%	(8.5)%
營業毛利率%	22.3	21.9	21.6	21.9	14.9	19.8	15.8	17.0	(4.1)ppts	(5)ppts
營業費用	102	99	104	305	121	127	140	388	(10.2)%	27.2%
營業淨利率%	11.2	11.7	10.6	11.2	1.5	6.1	(2.8)	2.0	(8.9)ppts	(9.2)ppts
營業外收支	4	14	11	29	(11)	(29)	0	(40)	100.0%	(237.9)%
本期稅後淨利	86	86	86	258	(3)	12	(22)	(13)	(283.3)%	(105.0)%
純益率%	9.5	8.8	9.2	9.2	(0.3)	1.3	(2.9)	(0.5)	(4.2)ppts	(9.7)ppts
每股盈餘 (元)	0.62	0.63	0.63	1.88	(0.02)	0.09	(0.17)	(0.10)	(288.9)%	(105.3)%



單位：新台幣百萬

QoQ：Q3 vs Q2
YoY：(2022Q1~Q3) vs (2021Q1~Q3)

01 營收分析



2022年Q1-Q3昆山廠+臺灣廠
營收比2021同期下降8.5%



昆山廠

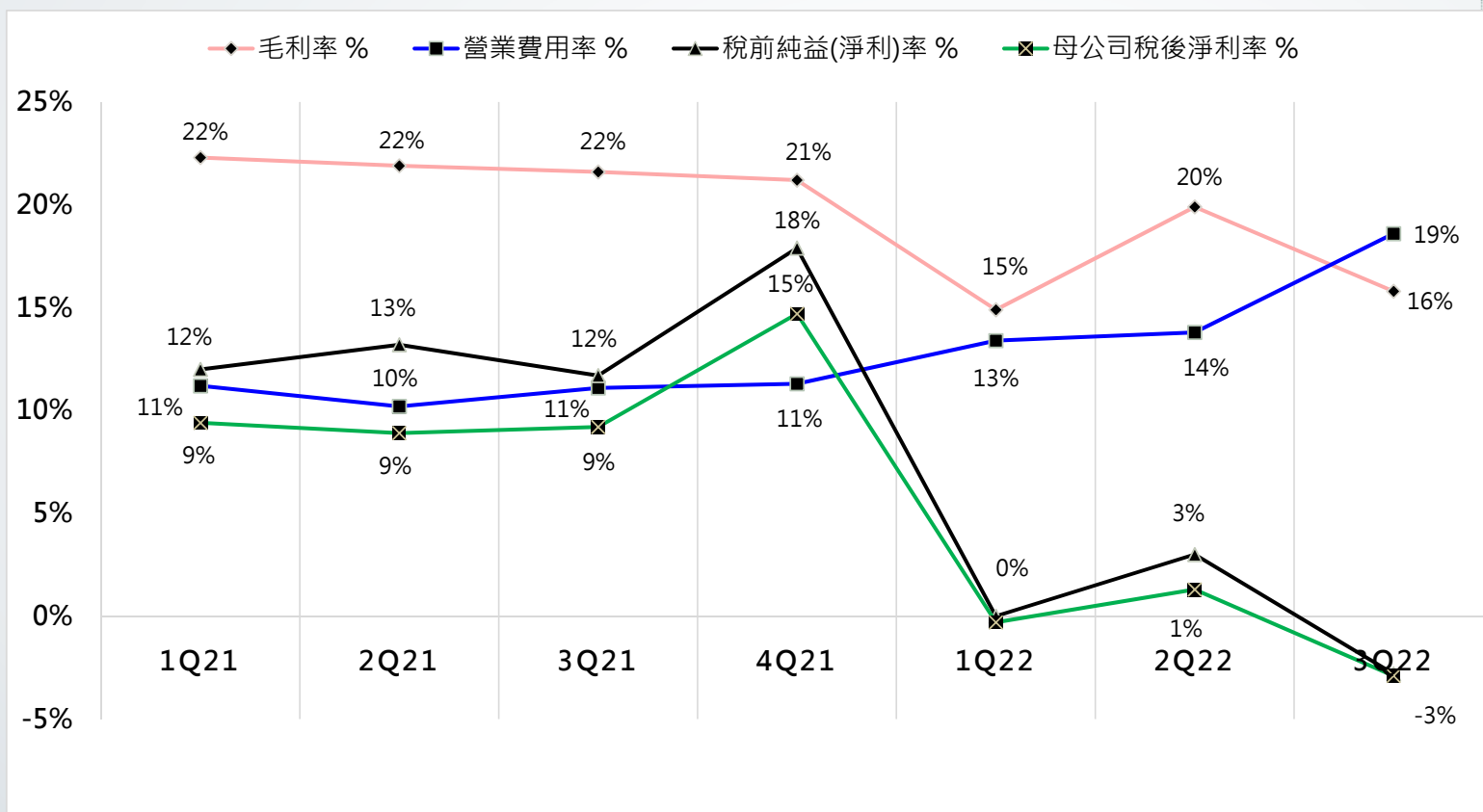
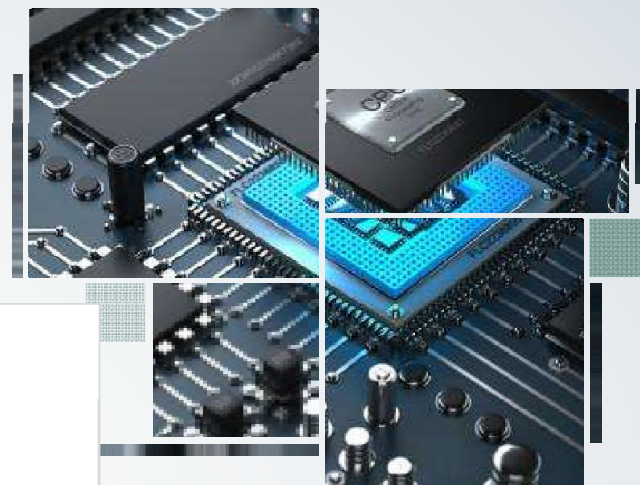
22年受疫情封城影響，2022年Q1-Q3比
2021同期下降6.5%



臺灣廠

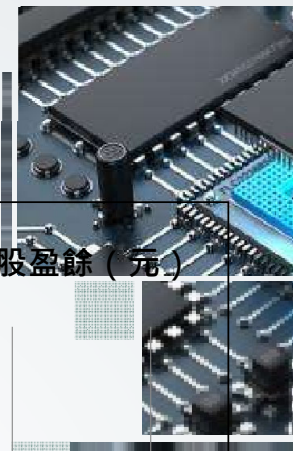
2022Q1-Q3與2021年度同期營收相
比，下降13%

01 合併獲利指標



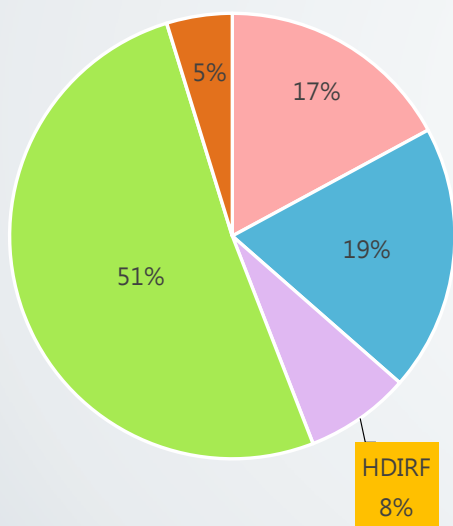
01

合併每股盈餘



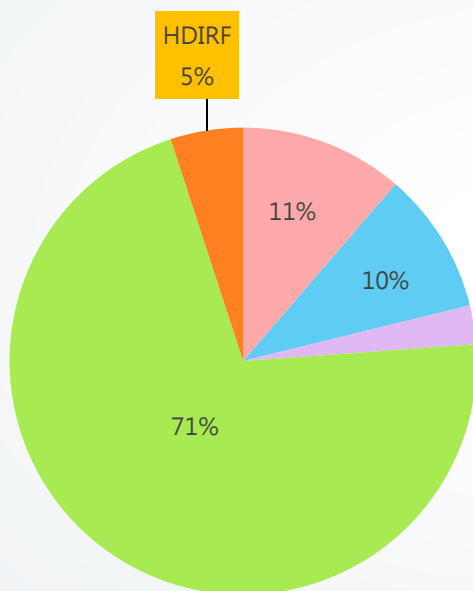
01 / 產品個別結構 - 昆山廠

2021全年製程別營收%



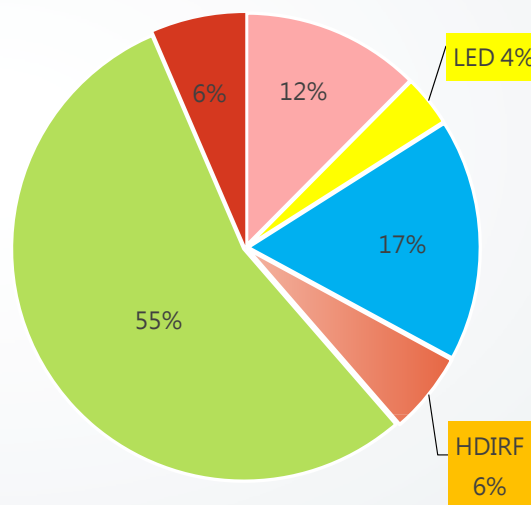
傳統板
 HDI RF
 HDIAnylayer
 HDI一階
 HDI二階

1Q22製程別營收%



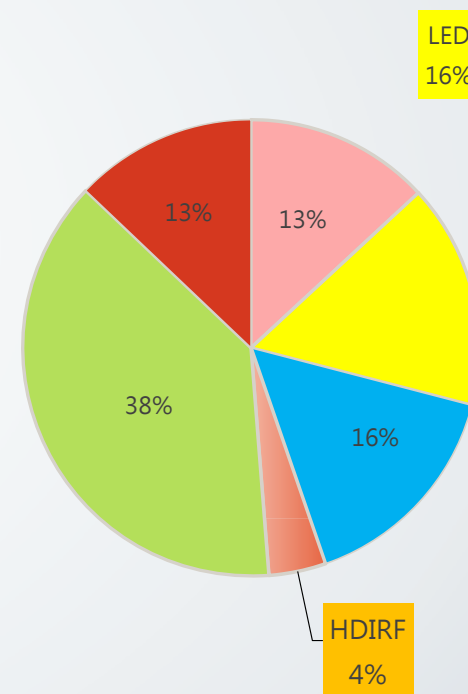
傳統板
 HDI RF
 HDIAnylayer
 HDI一階
 HDI二階

2Q22製程別營收%



傳統板
 HDI一階
 HDI二階
 LED
 HDI RF
 HDIAnylayer

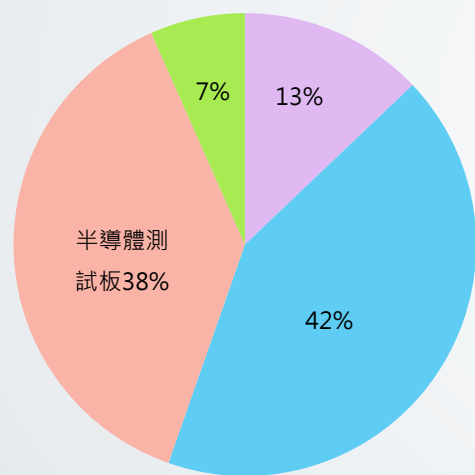
3Q22製程別營收%



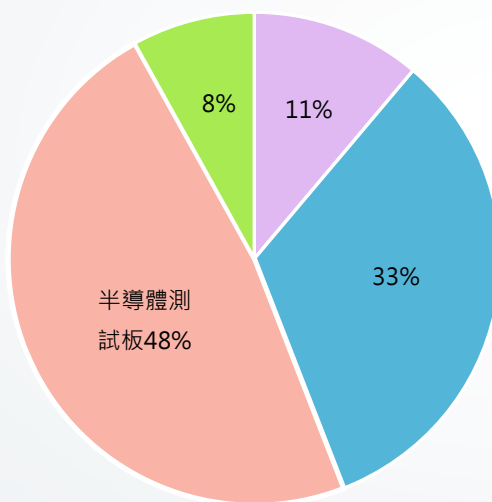
傳統板
 HDI一階
 HDI二階
 LED
 HDI RF
 HDIAnylayer

01 / 產品個別結構 - 臺灣廠

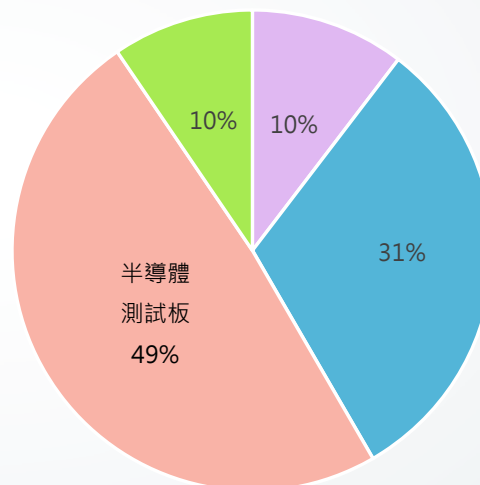
2021全年製程別營收%



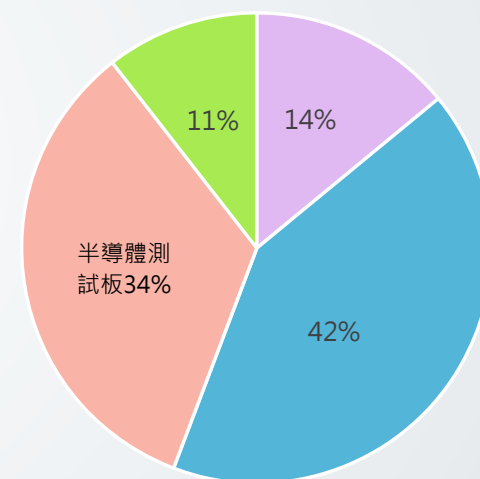
1Q22製程別營收%



2Q22製程別營收%



3Q22製程別營收%

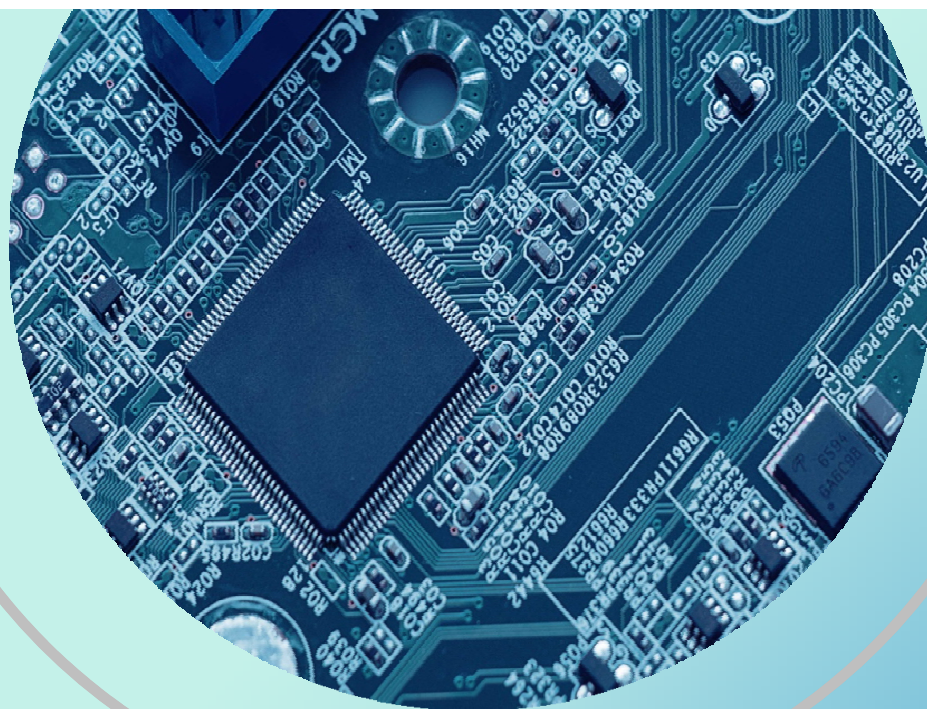


■ 樣品 ■ 量產 ■ 半導體測試板 ■ 商品

■ 樣品 ■ 量產 ■ 半導體測試板 ■ 商品

■ 樣品 ■ 量產 ■ 半導體測試板 ■ 商品

■ 樣品 ■ 量產 ■ 半導體測試板 ■ 商品



02

近期重要事情摘要

02

市場開發

HDI 高階電路板-LED

產品運用：Mini LED, Mirco LED
目前進度：小量生產

HDI 高階電路板-載板

產品運用：MCU, CSP, FCCSP
目前進度：樣品階段



HDI 高階電路板： 5G 產品(通訊模組、IoT)

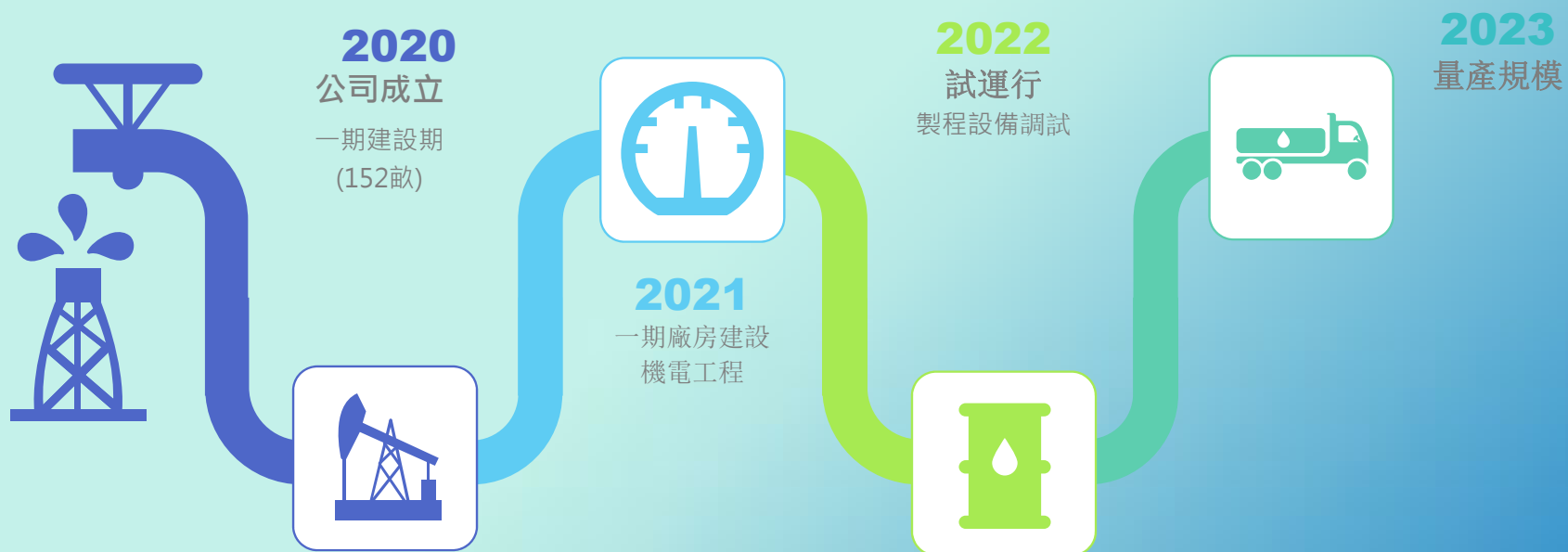
產品運用：5G手機、5G Iot模組、5G 車聯網
產品、光通訊高速模組產品
目前進度：量產生產 持續開發

HDI 軟硬結合板： 掃碼鏡頭，攝像頭鏡頭

產品運用：耳機，手錶，手環，指環，AR/VR
目前進度：量產生產 持續開發

02

南通柏承投產時間



Q & A